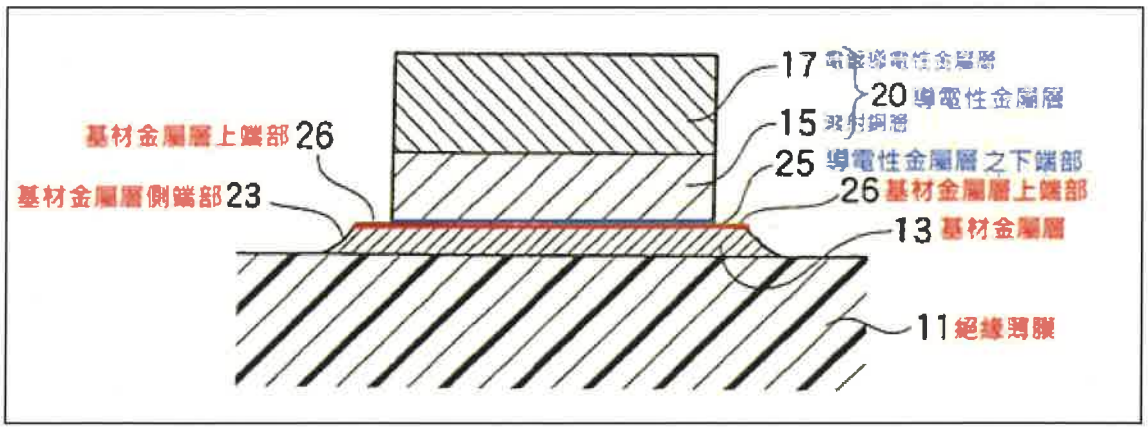
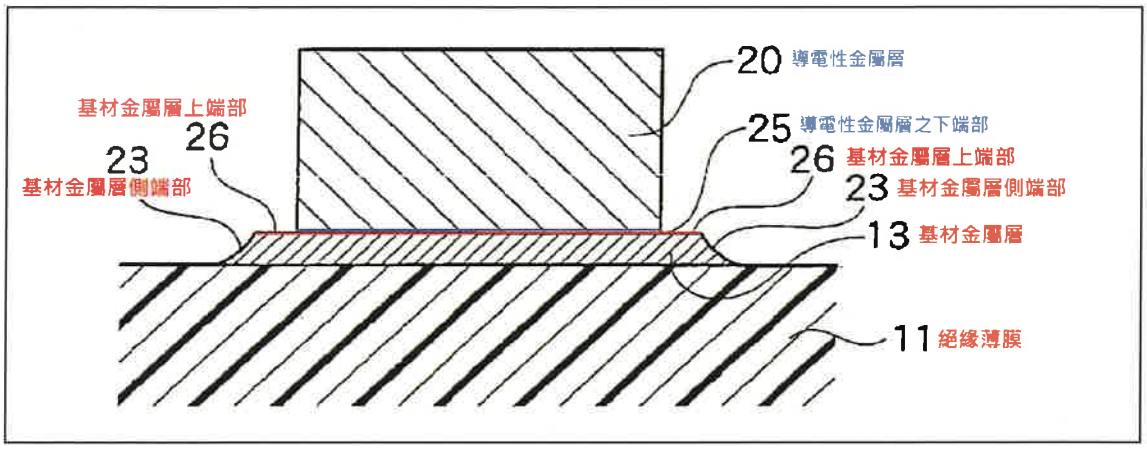
附圖：

附圖一（系爭專利之主要圖式）：

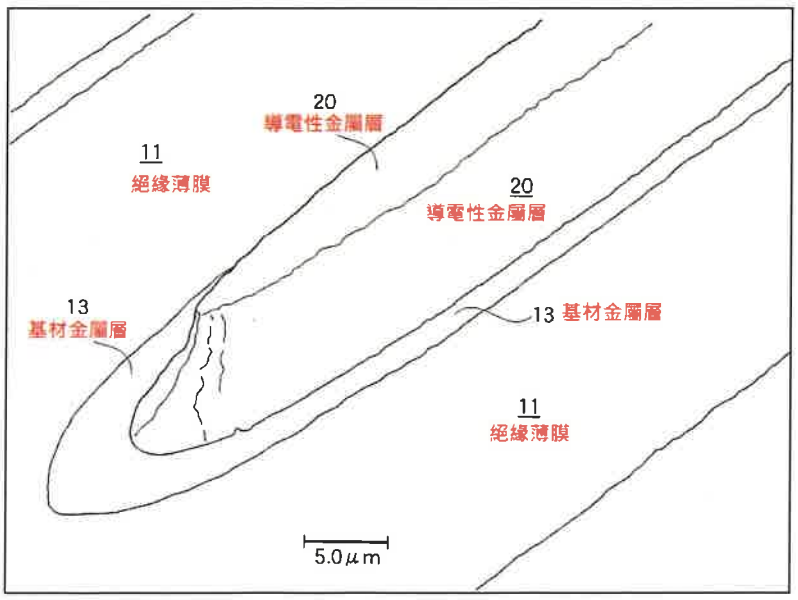
系爭專利第 5 圖（去除基材金屬層後，予以微蝕刻時之配線圖案剖面圖）：



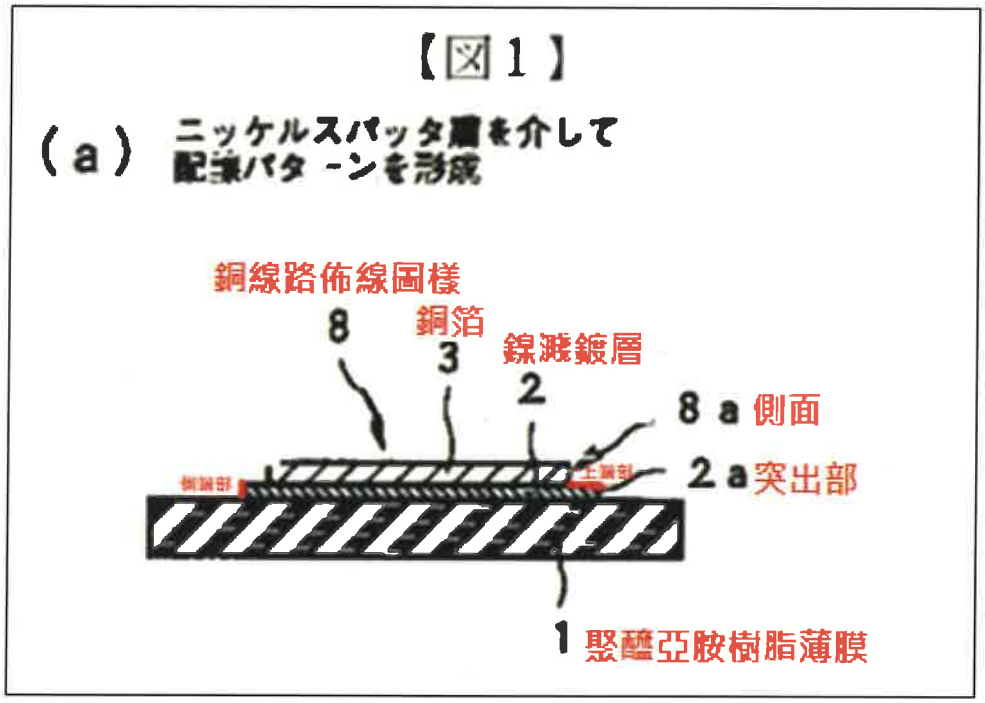
系爭專利第 6 圖（去除基材金屬層後，予以微蝕刻時之配線圖案剖面圖）：



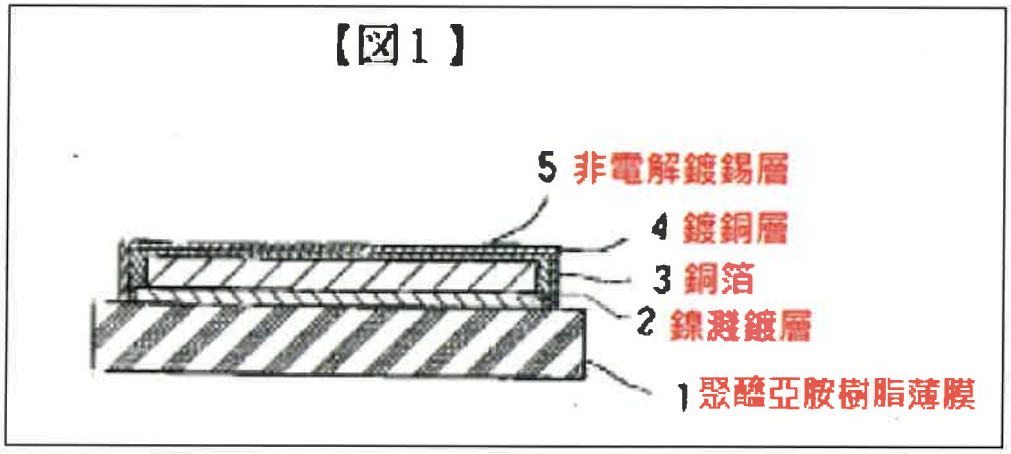
系爭專利第 8 圖（為說明第 7 圖所示 SEM 圖相片之說明圖）：

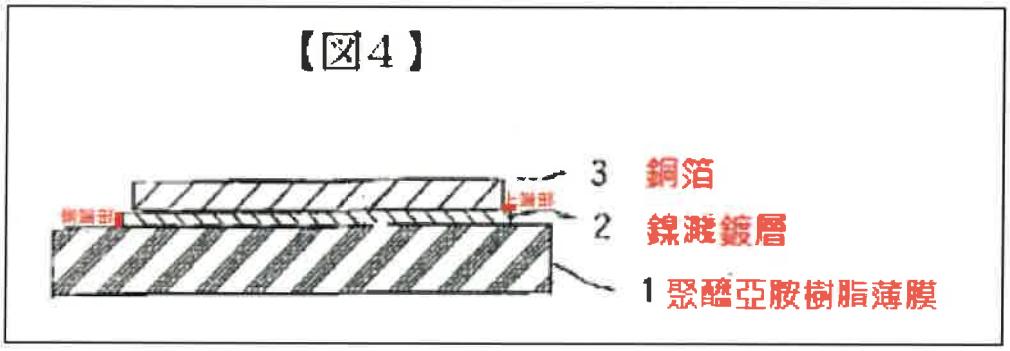


附圖二（證據５之主要圖式）：



附圖三（證據６之主要圖式）：





附圖四（證據７之主要圖式）：

